# Cu<sub>2</sub>O/TiO<sub>2</sub>异质结 复合薄膜的光催化性能研究

潍坊学院物理与光电工程学院 山东重点实验室 朱海玲 唐艳艳

摘 要: 采用溶胶 - 凝胶法和磁控溅射技术制备 Cu<sub>2</sub>O/TiO<sub>2</sub> 半导体异质结构的光催化复合薄膜。以钛 酸丁酯为原料溶胶浸渍提拉制备均匀透明的 TiO<sub>2</sub> 薄膜,以金属 Cu 为靶源在 TiO<sub>2</sub> 薄膜表面反 应溅射 p 型 Cu<sub>2</sub>O 薄膜,利用 SEM、XRD、UV-Vis 等分析技术对催化剂进行表征,通过染料 的降解实验考查异质结复合薄膜在模拟太阳光下的光催化活性,并对其机理进行探讨。结果 表明,TiO<sub>2</sub> 与 Cu<sub>2</sub>O 复合后形成的异质结薄膜在模拟太阳光下具有较好的光催化活性,异质 结复合扩展了催化剂的光响应范围及光响应强度,提高了量子效率,是一种充分利用太阳能 的光催化复合薄膜。

关键词:Cu<sub>2</sub>O/TiO<sub>2</sub>;复合薄膜;异质结;光催化;太阳能

#### 0 引言

近年来,在光催化研究工作中,提高光催 化过程量子产率和能量利用效率的研究是最深入 的,半导体纳米化<sup>[1]</sup>、半导体晶型控制<sup>[2]</sup>、半导 体贵金属沉积<sup>[3]</sup>、离子掺杂<sup>[4]</sup>、半导体光敏化<sup>[5]</sup> 和表面处理<sup>[6]</sup>等技术都在一定程度上提高了光 催化效率。但这些方法却很难显著拓宽其对光谱 的响应范围,从而不能有效提高对可见光的利用 率。将 n 型 TiO<sub>2</sub> 与 p 型半导体 (如 Cu<sub>2</sub>O) 复合<sup>[7]</sup>, 是提高光催化性能的较新手段,通过界面异质结 的形成及不同带隙的调控,不仅可拓宽太阳光的 波段吸收,还可促进光生载流子的分离。目前报 道的研究中,n型TiO<sub>2</sub>与p型半导体的复合方式 主要是颗粒复合<sup>[8]</sup>,以颗粒形式复合时,分离的 电子和空穴若能及时接触吸附的分子,则可起到 光催化作用。但由于粉末状光催化剂存在易失活、 难回收等缺点,使其应用受到限制,因为在颗粒

复合方式中,大量的颗粒被埋在内部,不能与周 围的受体充分接触,从而这些活性的电子和空穴 就会在局部聚集,反而造成对异性电荷的俘获而 降低光催化量子效率。此外,由于采用化学法制 取的 Cu<sub>2</sub>O 产品中,通常含有少量的金属 Cu 与 CuO 杂质,也会影响样品的质量和性能。而将光 催化剂固化成薄膜则可克服上述问题,具有一定 优势。本文采用易于控制薄膜的结构和化学组分 的磁控溅射技术来制备 Cu<sub>2</sub>O 薄膜<sup>[9]</sup>,而 TiO<sub>2</sub> 薄 膜采用溶胶 - 凝胶法制备,获得了优于单一半导 体的异质结复合薄膜。

#### 1 实验

### 1.1 实验原料与制备

浸渍提拉法制备 TiO<sub>2</sub> 薄膜:先将 6.8 mL 钛酸四丁脂注入到装有 100 mL 无水乙醇的烧杯中, 磁力搅拌数分钟,然后依次加入 100 μL 盐酸和

收稿日期:2015-12-12

基金项目:国家自然科学基金(61306152);山东省自然科学基金(ZR2010EQ001);潍坊学院青年科研基金(2012Z15)

通信作者:朱海玲(1979—),女,博士、讲师,主要从事太阳能薄膜方面的研究。zhuzhuhailing@163.com

<sup>(</sup>C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

0.72 mL 去离子水,继续搅拌反应,最终获得透明的 TiO<sub>2</sub> 溶胶。在清洗干净的石英玻璃基片 (35 mm×15 mm×1.5 mm) 上低速率提拉 TiO<sub>2</sub> 薄膜,在 空气中干燥一段时间后放入马弗炉中,450 后处理 2 h,自然冷却至室温,得到 TiO<sub>2</sub> 底层薄膜<sup>[10]</sup>。

直流磁控溅射制备 Cu<sub>2</sub>O 薄膜:采用 JGP-350C 型多靶溅射系统(沈科仪生产),靶材为金 属 Cu(纯度 >99.99%),真空溅射室内的本底真 空度可达  $6\times10^{-4}$  Pa,采用 O<sub>2</sub>(纯度 > 99.999%)作 为反应气体。靶基距调整为 70 mm,O<sub>2</sub>和 Ar 的 流量按 1:10 调节,溅射气压为 1 Pa,溅射功率 为 70 W。每次溅射前,需在纯 Ar 气体中放电数 分钟,达到清除靶材表面氧化物的目的。溅射镀 膜过程中,在稳定的工作气压和恒定的溅射功率 下,Cu<sub>2</sub>O 薄膜的沉积速率可保持恒定,经薄膜 台阶仪测量约为 2 nm/s,调节溅射时间,得到不 同 Cu<sub>2</sub>O 负载量的薄膜样品<sup>[11]</sup>。

1.2 表征

采用日本理学 Rigaku 公司 D/max-2200 型 X 射线衍射仪对样品进行物相结构分析,扫描步长 为 0.02 %s;采用日立 S4200 型扫描电镜(配有能 谱仪),进行表征薄膜的表面形貌和 EDS 元素分 析;采用 Dektak 6M 型台阶仪测量薄膜的厚度; 采用日立 UV-Vis 分光光度计(U-3010 型)测量 薄膜在紫外 - 可见光区的透射光谱。

1.3 光催化性能测试

将样品放入 5 mL、浓度为 5 mg/L 亚甲基蓝 (MB)溶液,利用 20 W 杀菌灯及 35 W 氙灯作为 光源,测量剩余溶液吸光度,折合成浓度计算光 催化降解量,用以比较样品光催化性能的优劣<sup>[10]</sup>。

## 2 结果与分析

2.1 TiO<sub>2</sub> 薄膜的光催化活性

采用浸渍 - 提拉法制得不同层数的 TiO<sub>2</sub> 薄膜, 通过 254 杀菌灯照射 1 h 进行光催化对比实验,图 1 为浸渍 - 提拉法获得不同厚度的 TiO<sub>2</sub> 薄膜光催化降解 MB 的光催化活性。结果显示, 薄膜较薄时,MB剩余浓度低,样品光催化活性 高;随薄膜厚度增加,样品光催化性能减弱至最 低值;当薄膜厚度继续增加时,样品光催化活性 又开始增强,且随厚度的增加趋于稳定。



光催化性能变化主要与薄膜的微结构密切相 关。溶胶·凝胶法制备的 TiO。薄膜是颗粒堆积 结构,在紫外辐照下存在表层颗粒激发和深层颗 粒激发及其相互作用的过程。对于较薄的颗粒薄 膜,表层颗粒激发将占主要地位,光催化活性高; 随着薄膜的厚度增加,表层和内层颗粒的相互作 用不能忽视,由于内层 TiO2 颗粒不能与反应物 接触,光激发产生的电子-空穴对只能通过复合 而消耗,将直接影响薄膜光催化性能,即共振损 耗效应,导致样品光催化性能的降低;另外,半 导体薄膜与电解质溶液接触将引起薄膜中的能带 弯曲,会导致光生载流子从体内向表面的定向扩 散,薄膜厚度越厚,能吸收的总体光子数就越多, 光生载流子扩散到薄膜表面的总数也就越多,样 品的光催化性能也就越强<sup>[12]</sup>,因此薄膜的光催 化性能又会随薄膜的厚度增加而增强;然而,由 于总光强是固定的,薄膜厚度增加到一定程度时, 扩散到薄膜表面的载流子总数趋于稳定,样品光 催化活性也趋于不变。

由于底层 TiO<sub>2</sub> 薄膜与上层 Cu<sub>2</sub>O 接触面积一 定,底层过厚只会增加光生载流子的复合几率, 降低光催化活性,因此,复合薄膜的底层选用紫 外光催化活性较好的厚度约为 33 nm 的 TiO<sub>2</sub> 薄膜。 2.2 Cu<sub>2</sub>O / TiO<sub>2</sub> 异质结复合薄膜的表征

对底层 TiO<sub>2</sub> 薄膜及 Cu<sub>2</sub>O/TiO<sub>2</sub> 复合薄膜的

表面形貌进行 SEM 表征。图 2a 为底层 TiO<sub>2</sub> 薄膜 的表面形貌图,由 TiO<sub>2</sub> 纳米颗粒组成,薄膜厚度 为 33 nm,颗粒约为 10~20 nm,颗粒排布相对 疏松、平整。图 2b 是在 TiO<sub>2</sub> 薄膜表面直流反应 溅射 Cu<sub>2</sub>O 颗粒后(溅射时间为 30 s)的复合薄膜 SEM 图,Cu<sub>2</sub>O 颗粒均匀地沉积在疏松底层的表面, 颗粒的致密程度相对提高,同时颗粒间的孔隙度 利于吸附降解物;从图中还可看出,Cu<sub>2</sub>O 和 TiO<sub>2</sub> 颗粒结合紧密,颗粒大小均一,颗粒尺寸为纳米 量级。图 2c 为溅射 Cu<sub>2</sub>O(溅射时间为 90 s)后的 样品表面形貌,对比图 2b,颗粒明显长大,且有 团聚结块现象,表面又趋于平整,不利于吸附降 解物。因此,溅射时间为 30 s 是 Cu<sub>2</sub>O 最佳负载量, 此时按 Cu<sub>2</sub>O 沉积速率推算,可得上层薄膜厚度约 为 60 nm,该复合薄膜应具有最优的光催化活性。





b. Cu,O/TiO,复合薄膜(Cu,O溅射时间为30s)



c. Cu<sub>2</sub>O/TiO<sub>2</sub>复合薄膜(Cu<sub>2</sub>O 溅射时间为90 s) 图 2 薄膜的表面形貌 图 3 为溅射 Cu<sub>2</sub>O( 溅射时间为 30 s) 后制备 的 Cu<sub>2</sub>O/TiO<sub>2</sub> 复合薄膜的 EDS 元素分析,分别 选取不同位置进行扫描分析。由图 3 可知,除衬 底玻璃基片的组成元素外,只有 Ti、Cu 和 O元 素存在,证明薄膜成分为 Ti 和 Cu 的氧化物。3 个不同位置的元素分析结果对应 3 组表格,每组 表格中 Ti 和 Cu 的百分含量相差较小,在 0.1% 范围以内;同时 3 组结果相近,说明双层复合薄 膜的元素分布较均匀,未出现局部单类元素过多 的情况。这样,两种半导体颗粒复合的均匀程度 有利于异质结的形成。



(Cu<sub>2</sub>O 溅射时间为 30 s)

图 4 为 Cu<sub>2</sub>O/TiO<sub>2</sub> 纳米复合膜的 XRD 图。 复合薄膜中的 TiO<sub>2</sub> 主要存在 (101) 衍射峰,而 Cu<sub>2</sub>O 主要为 (111) 衍射峰,峰强显示复合薄膜 中两种半导体颗粒的结晶度良好。为了确保纳米 Cu<sub>2</sub>O/TiO<sub>2</sub> 复合膜在空气中的稳定性,放置数月

后重新测量 XRD 谱线,未出现 Cu 和 CuO 的衍 射峰,说明复合薄膜中 Cu<sub>2</sub>O 化学性能稳定,不 易被氧化成 CuO,也不易还原成单质 Cu。



图 4 Cu<sub>2</sub>O/TiO<sub>2</sub> 复合薄膜的 XRD 图

异质结复合的两种半导体结合成为纳米薄 膜,可在光照下各自吸收紫外光和可见光,因此 复合后的光吸收特性不同干单一薄膜。图 5 中的 透过谱线显示,TiO,薄膜在紫外区透射率较低, 对紫外光吸收性能好,而在可见光区透射率很 高,很难利用可见光。另外,Cu<sub>2</sub>O薄膜的光响 应范围比较广,这是由于当半导体粒子尺寸小到 纳米尺度时, 电子和空穴存在空间限域, 量子尺 寸效应会带来能级改变及能隙变宽的现象<sup>[13]</sup>, 使 Cu<sub>2</sub>O 在整个光谱范围内透射率较低。复合薄 膜在紫外与可见光范围内光的响应能力均明显优 于 TiO, 和 Cu<sub>2</sub>O 薄膜, 两种半导体的匹配扩展了 吸光范围,同时提高了整个光区的吸光强度。材 料的光学特性是光催化反应的重要性能指标,复 合薄膜在整个紫外可见光区的吸光能力将激发产 生更多的光生载流子,提供更多光催化氧化还原 的活性位,该催化剂在太阳光照射下的催化性能 必优于单一的半导体薄膜。



2.3 Cu<sub>2</sub>O / TiO<sub>2</sub> 异质结复合薄膜的光催化性能

从以上表征结果看, Cu<sub>2</sub>O/TiO<sub>2</sub> 双层复合半 导体薄膜中纳米颗粒大小均匀、结晶度好,同时 具有物化性能稳定、光学性能优良等特点。由于 两种半导体能带结构的匹配, Cu<sub>2</sub>O/TiO<sub>2</sub> 类型双 层复合薄膜可看作是一个异质结结构,两种半导 体膜层均较薄且均由纳米颗粒组成,膜层中半导 体颗粒均直接接触并通过异质结实现光生载流子 的有效分离,半导体颗粒具有晶界连接并非孤立 存在,由于异质结空间电荷区宽度可达到数百纳 米甚至微米级,因此两种半导体可在大范围内实 现电子和空穴的转移。即使不与 Cu<sub>2</sub>O 直接接触 的 TiO<sub>2</sub> 颗粒,在内建电场的作用下也可通过相 邻 TiO,颗粒实现与 Cu<sub>2</sub>O 之间的光生电子和空穴 转移;同样,不与TiO,直接接触的Cu,O也可通 过相邻的 Cu<sub>2</sub>O 颗粒实现与 TiO<sub>2</sub> 之间的光生电子 和空穴的转移。即无外加电场也可有效地抑制光 生电子与光生空穴的复合,增强催化反应的量子 效率<sup>[14,15]</sup>。

从图 6 可以看出,不同 Cu<sub>2</sub>O 负载量的复合 薄膜光催化活性不同,光催化活性随 Cu<sub>2</sub>O 负载 量的增加先增后减,即Cu<sub>2</sub>O负载量存在最佳值, 溅射时间为 30 s 的催化剂活性最高, 这与表面 形貌表征中得出的结论一致。而且,只有溅射时 间为 10 s 和 30 s 时制备的复合薄膜光催化活性 优于 TiO, 薄膜。10 s 样品由于沉积时间短, 与 TiO,复合的Cu<sub>2</sub>O少,即两种半导体相互接触的 颗粒少,异质结合的耦合效应不明显,并未对复 合薄膜的光催化活性起到促进作用;Cu<sub>2</sub>O的沉 积时间为 30 s 时,在 TiO,表面的 Cu,O 颗粒增多, 复合薄膜(图 2b)中颗粒大小较为均一,两种颗 粒结合紧密,形成异质结合的耦合效应,有助于 提高复合薄膜的光催化活性,具有较好的紫外-可见光催化活性。当 Cu<sub>2</sub>O 负载量继续增加时, 即使初始光生电子 - 空穴能得到分离, 但光生电 子和空穴分别在 TiO2 和 Cu2O 上大量富集, 若不 能及时被消耗,就易成为异性电荷的复合中心。

另外,表层 Cu<sub>2</sub>O 负载量的增加,对底层 TiO<sub>2</sub> 薄 膜的遮蔽效应也逐渐增强,使底层 TiO<sub>2</sub> 不仅受 光激发的机会减少,还不能及时将电子传递给受 体,积累的大量载流子会成为内部复合中心,造 成光催化效率的降低。



Cu<sub>2</sub>O/TiO<sub>2</sub>复合半导体薄膜的光催化活性主 要是由于窄禁带半导体吸收可见光并与宽禁带半 导体协同作用而引发的,Cu<sub>2</sub>O/TiO<sub>2</sub>复合膜比单 一半导体膜的降解性能增强很多,如图7所示。 这说明在不加滤波片条件下氙灯照射时,TiO<sub>2</sub>可 吸收紫外光,Cu<sub>2</sub>O可吸收可见光,同时两者形 成异质结提高载流子的利用率,具有好的太阳光 光催化活性,且随着时间的延长优势愈加明显。



图 7 溅射时间 30 s 的复合薄膜 MB 降解曲线 (模拟太阳光)

### 3 结论

采用溶胶 - 凝胶法结合磁控溅射技术制备出 均匀 Cu<sub>2</sub>O/TiO<sub>2</sub> 复合异质结构光催化薄膜材料。 Cu<sub>2</sub>O/TiO<sub>2</sub> 双层复合薄膜结构可控,Cu<sub>2</sub>O 在复 合薄膜中晶型稳定;复合薄膜中的纳米颗粒大小 均一、结合紧密;对光的响应能力明显提高,同 时扩展了光催化剂的吸光范围。复合薄膜的光催 化活性随 Cu<sub>2</sub>O 负载量的增加先增后减;光催化 活性最好的复合薄膜中,TiO<sub>2</sub>厚度约为 33 nm, Cu<sub>2</sub>O 厚度约为 60 nm;在氙灯照射下,复合薄 膜催化活性优于单一薄膜,且时间越长光催化降 解 MB 的优势越明显。因此,该催化剂是一种充 分利用太阳能的异质结复合薄膜。

#### 参考文献

[1] Gu G R, He Z, Tao Y C, et al. Conductivity of nanometer  $TiO_2$  thin films by magnetron sputtering[J]. Vacuum, 2003, 70(1): 17 - 20.

[2] Meyer K, Zimmermann I. Effect of glidants inbinary powder mixtures[J]. Powder Technology, 2004, 139(1): 40 - 54.

[3] 甘玉琴, 邹翠娥, 杨平, 等. Au 纳米粒子大小对 Au/TiO<sub>2</sub>薄 膜光催化活性的影响 [J]. 石油化工, 2005, 34(6): 578 - 581.

[4] Mao Liqun, Li Qinglin, Zhang Zhijun. Study on surface states of Pt/TiO<sub>2</sub> thin film in different atmospheres[J]. Solar Energy, 2007, 81(10): 1280 - 1284.

[5] Kim J C, Choi J K, Lee Y B, et al. Enhanced photocatalytic activity in composites of  $TiO_2$  nanotubes and CdS nanoparticles[J]. Chemical Communication, 2006, 48: 5024 - 5026.

[6] 王百齐, 井立强, 屈宜春, 等, DBS 包覆 TiO<sub>2</sub> 纳米粒子的表面 光伏及光致发光性能 [J]. 化学物理学报, 2005, 18(5): 807 - 811.

[7] Bessekhouad Y, Robert D, Weber J V. Photocatalytic activity of  $Cu_2O/TiO_2$ ,  $Bi_2O_3/TiO_2$  and  $ZnMn_2O_4/TiO_2$  heterojunctions[J]. Catalysis Today, 2005, 101(3-4): 315 - 321.

[8] Siripala W, Ivanovskaya A, Jaramillo T F, et al. A Cu<sub>2</sub>O/TiO<sub>2</sub> heterojunction thin film cathode for photoelectrocatalysis [J]. Solar Energy Materials and Solar Cells, 2003, 77(3): 229 - 237.

[9] Zhu Hailing, Zhang Junying, Li Chunzhi, et al. Cu<sub>2</sub>O thin films deposited by reactive direct current magnetron sputtering[J]. Thin Solid Films, 2009, 517(19): 5700 - 5704.

[10] 朱海玲. Cu 微网格修饰 TiO<sub>2</sub> 薄膜的结构及性能 [J]. 潍坊 学院学报, 2011, 11(6): 41 - 44.

[11] 朱海玲. 直流反应磁控溅射制备 Cu<sub>2</sub>O 薄膜 [J]. 潍坊学院 学报, 2010, 10(4): 111 - 114.

[12] Andrew M, George H, Sharan B, et al. Thick titanium dioxide films for semiconductor photocatalysis[J]. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 2003, 160(3):185 - 194.

[13] Senevirathna M K I, Pitigala P K D D P, Tennakone K. Water photoreduction with  $Cu_2O$  quantum dots on  $TiO_2$  nano-particles[J]. Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 2005, 171(3): 257 - 259.

[14] Zhang Junying, Zhu Hailing, Zheng Shukai, et al. TiO<sub>2</sub> film/ Cu<sub>2</sub>O microgrid heterojunction with photocatalytic activity under solar light irradiation[J]. Applied Materials & interfaces, 2009, 1(10): 2111 - 2114.

[15] 李素琴, 罗永松, 任沁峰, 等. 纳米 TiO<sub>2</sub>-Cu<sub>2</sub>O 复合膜的制备 及其荧光性质的研究 [J]. 化学通报, 2007, (8): 629 - 632.